Requested Patent:

JP60246635A

Title:

**AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS;** 

**Abstracted Patent** 

JP60246635;

**Publication Date:** 

1985-12-06;

Inventor(s):

UKAI KATSUZOU; others: 03;

Applicant(s):

NICHIDEN ANELVA KK:

Application Number:

JP19840103098 19840522 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302; H01L21/68;

Equivalents:

JP1687724C, JP3057611B

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve yield by a method wherein auditary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auditary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION:Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

# 每日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 母公開特許公報(A)

昭60-246635

@Int\_Cl\_4

数别記号

广内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68

B-8223-5F 7168-5F

客査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 自動基板処理装置

❷特 顧 昭59-103098

❷出 顧 昭59(1984)5月22日

砂発 明 老 鵜 飼 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **砂発 明** 老 斉 藍 缸 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 夫 **砂発** 明 者 æ 中 郭 巳 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 砂発 明 者 吉 B 连 连 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルベ株式会社内 **砂出 顧** 日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1

g **a** a

#### 1.発明の名称

自動業板処理裝置

#### 2.特許請求の範囲

3.発明の評細な説明

#### (利用分野)

本発明は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基象等の自動基板処理装置に関するものである。

#### (背景技術)

高密度に集積された半導体デバイス等の製造では生産を買りを改善することがもわめて重要である。生産を割りを上げることで希少かつ質量を受象を有効に活用し、コスト低級を計ることができる。

為智度集積半界体デバイスの生産参替り化影響を与える要因として、基本の散送その他の前処理工程にかける影故(例えはシリコンウェーハ)へのゴミ(極数粒子を含む)の付着がある。例えば高智変集校回路の設造工程の中には1mm前後の寸伝のラインアンドスペースのエッチング工程があるが、との工程で1~2mm前後の数粒子がエッチング処理前の最初に付減すれば、その複数子はエッテング用マスクとして作用し、その場所にエッテング不良(エッテング製り)を生ずる。エッテ

###60-246635(2)

ング残りがAI 記載の加工時に生ずるとも、 それ はすなわら観閲のショートとなり半導体デバイス は動作しなくなり参考りを数下させる。

とうした前処理工程におけるゴミ及び数粒子の付着の原因には、111作業者の不在底によるもの。 物帯板の脱層に使用するピンセットなどの意具の 汚染によるもの。物帯板処理に作って不可起的に 生ずるものがある。これらのうち、111、関項は作 乗者の介征によって生するもので、これの探会を 目指して前処理工程を出来るだけ作業者を傾わさ まいものにする自動化級魔の採用が増加している。

さて、第2回は従来のドライエッナンダ工程にかける自動基板処理模似の被略を示す図である。 被処理基板11位カセット10に1枚または似飲 枚取めされた状態で終2を続けて右方の外気関か らカセット試1に投入皮配される。被処理基似1 1はこのあと、トランスファー室5 に取けられた フォータ6 によって自動的にエッテンダ室7の。 紙8 上に取けられたスサージ9 に搬送される。 1 回では電磁8 の上に分針8 個のスナージ9 が 放 げられているためとれに8枚の被処理基板を配して8枚が一群となって同時にエッテングされるがカセット10円にたまたま8の差数倍の枚数の基を担け、電板8上に不足分の空きステージを生ずるとと、なる。との状態のおとでは、ステージョのその部分のよのでは、ステージョのその部分のよのなながなり、あるいはこの状態のにはずる。とのため、はりまるなどの関係を生ずる。とのため、はりたなりないなどである。といたとうにはようにはなる。といてこれをエッテングさせるようにしている。

との補助基板は、被処理基板11が入っているカセット10をカセット室1に搬入する前に、作業者が被処理基板11の枚数を数えて、それが異配した一冊の枚数の 8 の差数 値に 立るよう に 胸髪しているもので、 との場合の 基板の出し入れにはピンセットを用いているが、 とれがゴミ の完生を促進することに なっている。 との枚数 呼吸作典は

### (発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。 即ち、上記の第2 図の装置を垂板処理部として、その前・後数に基板搬送装置などをおいた。 を受ける 一般の では、 被処理基板、 処理疾患板と、 ダミー用の 補助基板の 三者をそれぞれ区別して収 切し、 たれに対応してあ板数送装置には次の (A) (B) の 後能を持たせたものである。

(A) 基板収的装配から基板処理部に搬送する鉄処

理基板の偶数が、前配の一群の枚数(前配では 8枚)に達しないときは、補助基板収納のカセットから、不足枚数だけの補助基板を収出して 搬送する。

(8) 基板処理部から指板収納装置に基板を搬送するときには、基板を処理済基板と補助基板に区別してそれぞれのカセットに収納する。

#### (夹施例)

据 2 図の B 部の基板搬送装置 6 0 と基板収納装

世70は木実施例で付収された部分である。 基板 収納拡散での内では処理前の被処理基板21は カセット20に収納され、処理会の基板31はカ セット30に収納され、ダミー州の補助基本51 はカセット41、42K収納されている。カセッ ト窓1、3に固定されている鉄道のカセット10 、15と基板収納装置70の名まセットの間の基 板の搬送を基板搬送装置60水交持つ。 即ち、カ セット宝1のカセット10の被処理基板11がな くさった場合には、¥2を飼いて、最複収的装置 7 0 内にあらかじめ投入されている被処理基板 2 1 がカセット20から、被送毎じて撤送されてく るようになっている。そしてとの場合、もしカセ ット21化セットされている基板の枚数が、エッ チング電1に設けられたステージョの解数(これ は一国で処理される枚枚であって、図の場合は8 備)の整数倍にせっていまい場合には、(との検 出はカウンターの設定などで比較的簡単に行なわ れる。国示していない。)不足枚数だけの補助用 米単51がカセット41より撤去器F-D-Cも

10 to 10 to

なか、上述の核処理基板個数の検出とそれに基づく補助基板の送加と、処理検基板と補助基板の区分けと名カセットへの最分け根式などは、物単な配像装置と中央処理検配をそなえた電子的な制得器(第1回に1点検維のブロック80で示す)を、基板板送装置60に付款して行わせるととで

も、容易に選取できる。補助無額510カセットを41または42への収納は41、42の一方が用しての収納になった時間が存在なった。 はないのではないのではなった。 はないのではないのではないのではないのではないのではないがある。 はないのではないがある。 ないのではないのではない。 大性を変している。 ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではない。 それらのカセットの個数にはない。

さらに、本実施例には、次の個次的効果がある。 即ち、実工程に先だって基板処理部のウェーミン クアップを行うととがこの他の装置では不可欠で あるが、その場合、被処理基取用のカセット20 に、放業に重板を輸入せずに、複動を開始すれば 補助用基板が自動的に必要改基板処理部1に販送 され処理され、かつ返送されその動作が練返され て所望函数のウェーミングアップが実行されると いう効果がある。との数の装置の信誉性も確保される。

以上は本発明の一実施例をドライエッチング装置について辞典に述べたものであるが、エッチン 装置に限定されるととなく本発明は半導体製造装置者で他の処理工程にも広範囲に利用できるとと はいうまでもない。

#### (発明の効果)

本発明の自動 基板処理装置は、タリーンルーム 内への作業者の立入りを低板し、ゴミの発生付加 の機会を低小にし、処理基板の参留りを向上させ る効果がある。自動化による省力の効果も基るし

#### 4.図面の簡単な説明

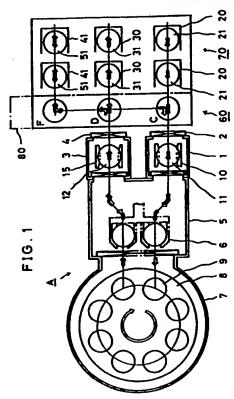
第1回は本発明の実施例の自動基板処理装置の 数略図、第2回は従来の基板処理装置の数略図で ある。

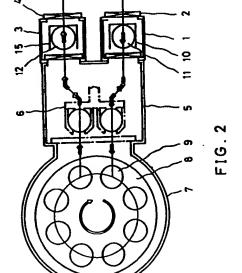
1 、3 ··· カセット室 、 5 ··· トランスファー室 7 ··· ··・エッチング室 。 6 ··· フォーク

### 神師昭60-246635(4)

10,15,20.30.41,42 -- カセット 11;21…被処理基板,12,31… 処理贷基板 51 ……補助基板 70 …… 盖板収的装置

日観アネルス株式会社 **特許出願人** 





## 手 統 補 正 奢 (自晃)

昭和59年7月13日

**券許庁長官** 

1. 事件の表示 昭和59年特許順第103098号

2. 発明の名称

自動器板処理裝置

3. 補正をする者

特許出順人 事件との関係

住 所 東京都府中市図谷5-8-1

氏 名 日電アネルバ株式会社

4. 補正命令の日付

5. 補正により増加する発明の数

明福者の発明の評談な説明の概。図面。

7. 補正の内容 別紙のとかり

6. 植正の対象



# 特別4860-246635(5)

#### 補正の内容

- 1. 明課 第3页20行目の | 1個では」を「2 図では」と補正する。
- 2. 阿第6頁11行目の「0の形状」を「0かよび15の形状」と補正する。
- 3. 両20行目の「無2関のB部」を「無1図の」 と補正する。
- 4. 図面の第1回の符号の一部を総付図面の赤字の如く補正する。

即り、第1個の符号の左上部の「41」を 「42」に補正する。

(以上)

